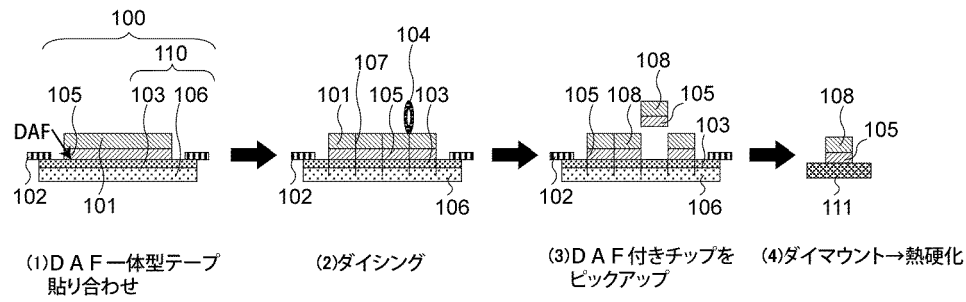
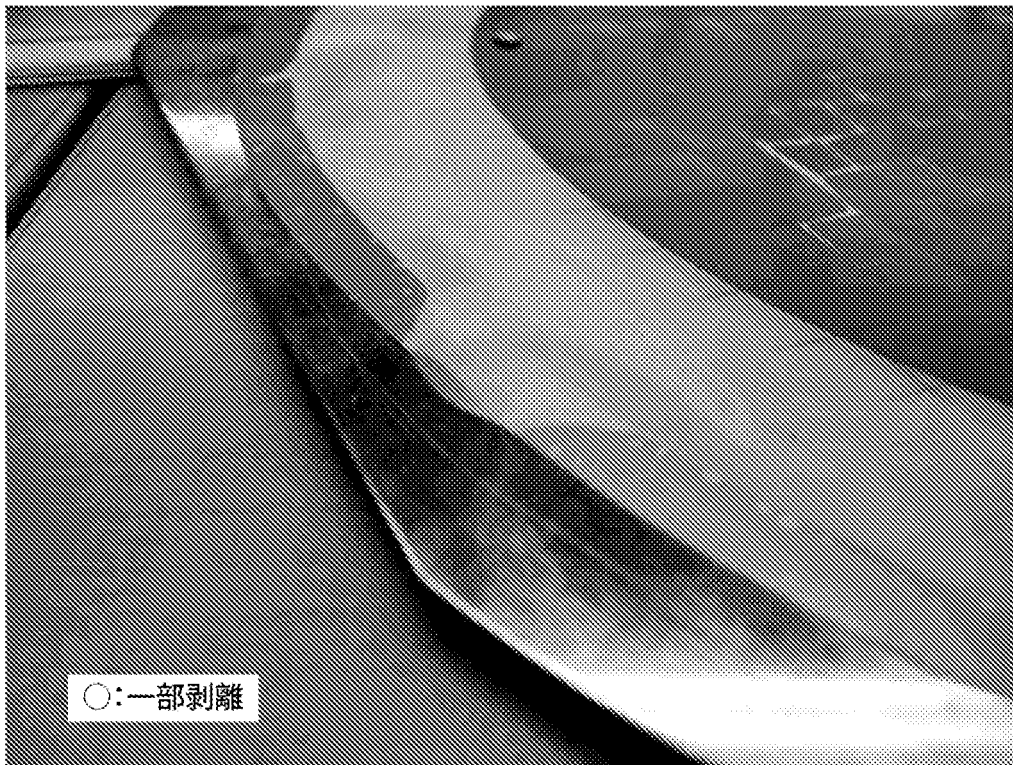


[図1]

DAF使用工程

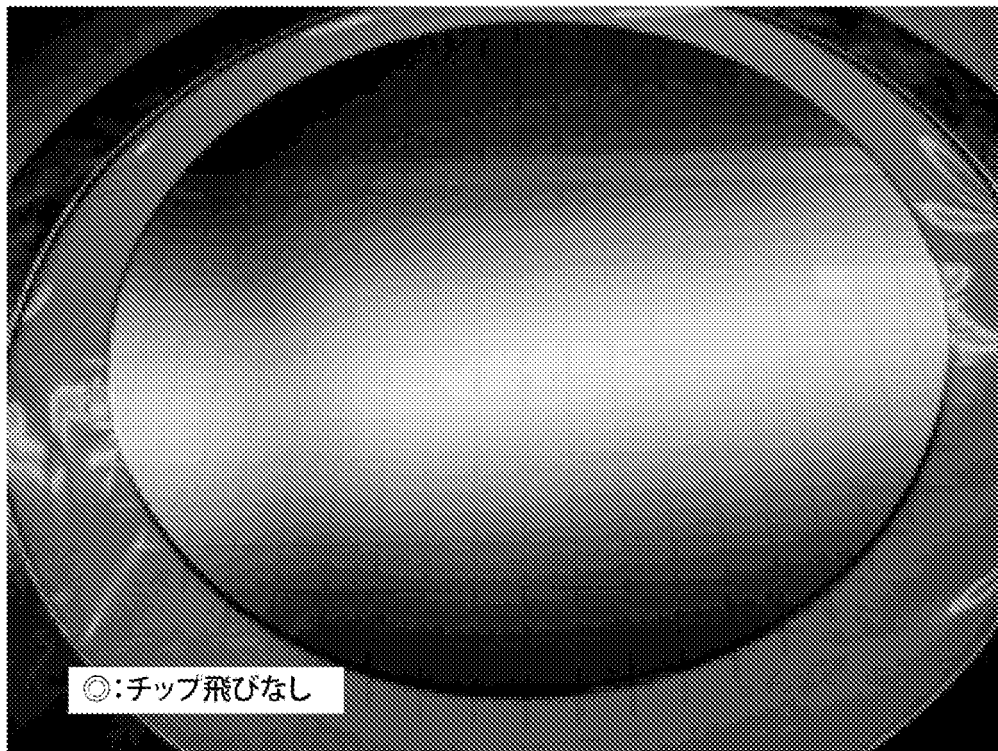


[図2]



- ①リングフレーム固定性
- ◎:剥離なし
- :一部剥離(浮き)
- ×:フレームからテープが剥がれた

[[図3]]



チップ保持性

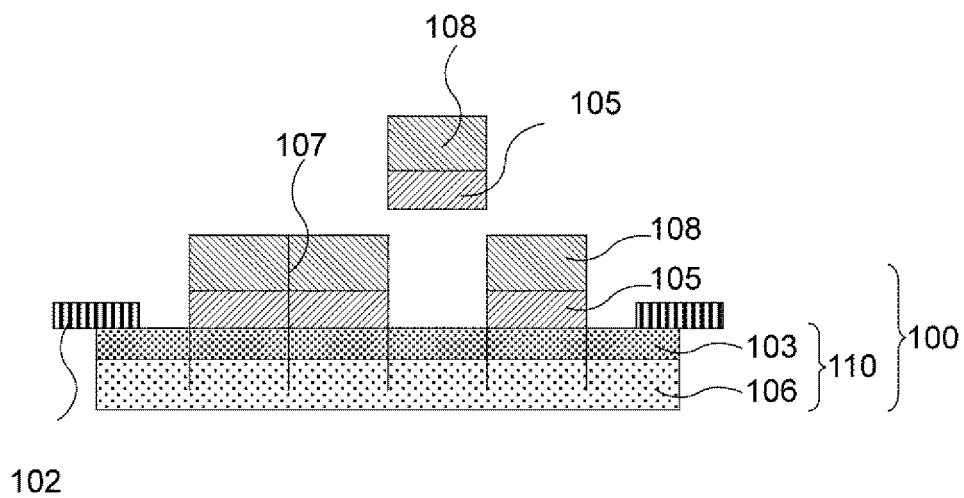
◎:チップ飛びが5%未満

○:チップ飛びが5~10%

×:チップ飛びが10%以上

[図4]

図1でいう(3)のところ



ピックアップ性

◎:ピックアップ95%以上

○:ピックアップ80~95%

×:ピックアップ80%未満